

322-HCS-5P2-424

被替代

HOLTITE

TE 内部编号 1-1437514-4

TE 内部产品描述 322-HCS-5P2-424=ASSY. HOLTITE

Holtite 插座

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > Holtite 插座



端子制造: 实芯

位数: 24

连接器外形: 零

行间距: 10.16 mm [.4 in]

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

[所有 Holtite 插座 \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	24

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ

主体特性

框架种类	开式, 薄膜支架
连接器外形	零

接触件特性

接合接触类型	四指
端子基材	铍铜合金
IC 插座类型	DIP
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座



端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.63 μm[25 μin]
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 的外形高度	0 mm[0 in]
行间距	10.16 mm[.4 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	5000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

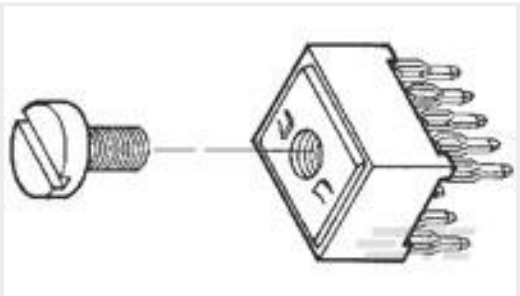
客户还购买了



TE 产品编号CAT-357-D658
IDC D-Sub：插头组件，信号，缆对
缆，2.16 mm



TE 产品编号553443-4
ASSY RCPT,ACTION PIN,CHAMP-LOK



TE 产品编号5055556-9
10 POWER TAP ASSY .125

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437514-4_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437514-4_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1437514-4_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本